

会場：東京ビッグサイト 期間：1/24(水)～26(金)

第38回ネプコンジャパン/インターネプコンジャパン

12年連続の出展!

過去最多来場者数達成



例年よりも活気があり
コロナ禍前と比較しても
過去最多の人数の方
にご来場を頂きました。

皆様のおかげをもちまして盛況のうちに展示会を執り行うことができましたことを心より御礼申し上げます。

基板実装だけではなく、
A/W設計～製品組立・梱包まで、
幅広い対応力に自身を持っています。

対応できます! /

試作
のみ

検査
のみ

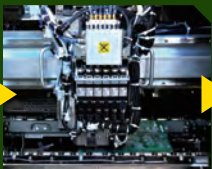
基板リペア
のみ



プリント基板設計



調達



プリント基板実装



FT 検査



製品組立



梱包

「基板」「実装」といったキーワードのご相談がありましたらぜひお気軽にご連絡ください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

2030年に向けてSDGsの取組みを行っています。

- 不良の発生率を低減することで環境への貢献
- 電子部品の保管は温湿度管理の徹底により部品品質を保つ
- リール、トレイ等産業廃棄物の分別徹底
- 工法の改善により使用ハンダの削減や有機溶剤等の削減
- 調達先メーカーへの指導による部品品質の向上
- 自社便トラックは停車時にアイドリングストップ